

75000 Paris  
0 à 1 an d'expérience  
Réf : 2508211227



## Ingénieur électronique embarqué

### Ma recherche

---

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.

### Formations

---

**09/2024** : Bac +5 à Université de Bourgogne

Master 2 - Electronique Systèmes embarqués, FPGA et VHDL, Conception électronique matérielle et logicielle, Technique en CEM et électronique radiofréquence.

**09/2023** : Bac +3 à Université de Bourgogne

Master 1 - Electronique, signal et image

### Expériences professionnelles

---

**09/2024 à ce jour** :

Ingénieur R&D Firmware/Hardware chez Korber Technologies Instruments sur Orléans

Travailler sur microcontrôleurs NXP/STM32 (architecture ARM Cortex m4), développer et déboguer le programme sous IAR en langage C, gestion des tâches FreeRTOS temps réel, gérer communication RS485/RS232 avec l'IHM, conception des cartes prototypes avec µC NXP sur Altium.

**01/2024 à ce jour** :

Stagiaire technicien supérieur en électricité chez Université De Bourgogne sur Dijon

Choisir les bons composants pour assurer HIGH speed transmission 6 Gbps, mise en place des interfaces USB C 3.0, Power Jack, SFP+ et le port Ethernet sur Altium designer.

**04/2017 - 06/2017** :

Stagiaire technicien supérieur en électricité chez Agro Industrielle sur Casablanca

Maintenance des systèmes électriques, câblage, montage et démontage des moteurs électriques.

**06/2016 - 07/2016** :

Stagiaire technicien en électricité chez Agro Industrielle sur Casablanca

Stage d'un mois au sein d'une équipe de la maintenance électrique, dépiquer pour rassembler des tableaux électriques.

### Langues

---

Anglais (Oral : courant / Ecrit : intermédiaire), Arabe (Oral : maternelle / Ecrit : expérimenté)

### Permis

---

Permis B